PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-129268

(43) Date of publication of application: 30.04.1992

(51)Int.CI.

H01L 27/14 G02B 3/00 H04N 5/335 H04N 9/07

(21)Application number: 02-248864

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

20.09.1990

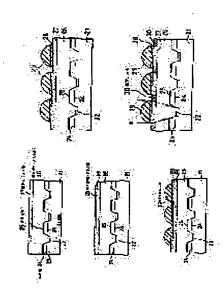
(72)Inventor: SUGIYAMA HITOSHI

(54) SOLID-STATE IMAGE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To shield except a light completely incident on a photodiode without aligning deviation of a formed light shielding film by black-dyeing a dye resist layer with a microlens as a mask.

CONSTITUTION: A second transparent resist 28 is formed on a dye resist layer 27. Here, the layer 28 is made of acryl series to protect the layer 27 and to improve adhesive properties with a microlens. Then, a positive resist (microlens) 29 is formed on the layer 28 so as to be disposed directly above a photodiode 22. With the microlens 29 as a mask the layer 28 of the lower layer is selectively dry etched (by means of ashing system, etc.) to expose the layer 27. Then, a substrate is dipped in black dye solution to selectively dye the layer 27 exposed from the microlens 29 with black. Excess dye solution and dye solution on the microlens 29 are washed, the black-dyed layer 27



is solidified to form a light shielding film 30, thereby manufacturing a solid state image sensor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-129268

@Int. Cl. 5 H 01 L 27/14 G 02 B H 04 N 3/00 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成4年(1992)4月30日

7036-2K ₽ V 8838-5C 8943-5C

8122-4M H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑤発明の名称 固体撮像案子

> 20特 願 平2-248864

29出 願 平2(1990)9月20日

個発 眀 者 杉 ய

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜 仁

事業所内

砂出 株式会社東芝 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 弁理士 鈴江 武彦 外3名

> 8月 細

1. 発明の名称

固体摄像素子

2. 特許請求の範囲

表面近傍に転送路及びフォトダイオードが形成 された基板と、前記転送路上に対応する部分に形 成された光遮蔽膜と、前記フォトダイオード上に 平坦化用透明レジスト層及び染色レジスト層を介 して形成されたマイクロレンズと、前記マイクロ レンズ領域を除く部分で前記光遮蔽膜上に対応す る部分に前記透明レジスト層を介して設けられた 避光膜とを具備することを特徴とする固体撮像素 子。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、主としてスミア抑制と感度向上を 図った固体摄像素子の改良に関する。

(従来の技術)

第2回は、従来の固体機像素子の一例を示す

(従来例1)。図中の1は51基板であり、この 基板 1 表面の所定の位置にはフォトダイオード 2 が形成されている。このフォトダイオード2を除 く前記基板1表面には、絶縁膜を介して電荷転送 を行う転送路3が形成されている。この転送路3 上の基板表面には、Alからなる光遮蔽膜4が形 成されている。

第3図は、従来の他の固体撮像素子の例を示す (従来例2)。図中の11は、前記光遮蔽膜4上に 対応する位置に形成された黒フィルタである。こ の黒フィルタ11は、光が光遮蔽膜4に透過させな いようにするためのものである。この黒フィルタ 11は、例えば染色用レジストを塗布した後、露光、 現像によりパターニングし、更に染色することに より形成する。前記基板1上には、光量を増加さ せるためのマイクコレンズ 1.2が厚い透明レジスト 層 18を介して前記フォトダイオード2上に位置す るように設けられている。

しかしながら、従来技術によれば、以下に述べ る問題点を有する。

特開平4-129268(

従来例1:光遊蔽膜4のみでは、強い光が光遮 截額4を通過し、固体撮像素子特有のスミア発生 の軽因となる。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、 フォトダイオードに入る以外の光を防いで品質向

を遮蔽でき、ムラがなく、 素子の品質を向上でき る

また、マイクロレンズは一部が遮光膜となる染色レジスト層上に形成されている構成となっているため、遮光膜下の平均性を向上できる。

更に、適光膜の形成に際して従来のように染色 用レジストをパターニングする必要がないため、 レジストに感光剤の必要がなくなる。従って、従 来の感光剤によるレジストの不安定性がなくなり、 材料の安定性を向上できる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図(A)~ (E)を参照して説明する。

(1) まず、SI基板21表面の任意の個所に拡散 等の周知技術を用いてフォトダイオード22を形成する。つづいて、前記基板21上で前記フォトダイオード領域を除く部分に、絶縁膜23を介して電荷を転送するための転送路24を形成する。この後、転送路24上の基板上に、AIからなる光遮蔽膜25を形成する。更に、全面に平坦化用の厚い第1週 上を図ることができるとともに、合わせズレ: じることなく光透過を防ぐ遮光膜を形成しえ. 体徴像素子を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明は、表面近傍に転送路及びフォト:オードが形成された基板と、前記転送路上に;する部分に形成された光遮蔽襞と、前記フォイオード上に平坦化用透明レジスト層及び染1ジスト層を介して形成されたマイクロレンズは対応でいる部分に前記透明レジスト層を1、設けられた遮光膜とを具備することを特徴にる固体振像素子である。

(作用)

本発明によれば、マイクロレンズをマス! して染色レジスト層を風染色することにより引 した遮光膜は、従来のように合わせズレを生しい。従って、フォトダイオードに入る光の遮着 なくなり、完全にフォトダイオードに入る光月

明レジスト層 2 8を介してゼラチン又はカゼイ: らなる染色レジスト層 27を形成する (第 1 図 図示)。

- (2) 次に、前記染色レジスト層 27上に第 2 えレジスト層 28を形成する(第 1 図(B) 図示)ここで、第 2 透明レジスト層 28はアクリル系で厚みは 0.1~0.8 μm 程度である。前記レジン層 28は、前記染色レジスト層 27の保護と、後 8 イクロレンズとの密着性を良くするためのものある。
- (8) 次に、前記フォトダイオード 22の 真上 F 置するように、前記レジスト層 28上にポジ型 L スト (マイクロレンズ) 28を形成する (第 1 (C) 図示)。
- (4) 次に、前記マイクロレンズ 29をマスクと て下層である前記透明レジスト層 28を選択的に ライエッチング(アッシャーなど)し、前記タ レジスト層 27を露出させる(第 1 図(D)図方
- (5) 次に、前記基板を黒の染色液に扱し、マクロレンズ 28から露出する染色レジスト暦 274

特閒平4-129268(3)

択的に思く染色する。つづいて、余分な染色液及びマイクロレンズ 29の 表面にある染色液を水洗し、黒く染色された染色レジスト層 27を固定化処理して遮光膜 30を形成し、固体撮像素子を製造する(第1図(E)図示)。

って、ドライエッチング工程をなくすことができ る。

[発明の効果]

以上詳述した如く本発明によれば、フォトダイオードに入る以外の光を防いで品質向上を図ることができるとともに、合わせズレを生じることなく光透過を防ぐ遮光膜を形成し、もってムラ、スミア抑制の良好な高信頼性の固体操像素子を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)~(E)は本発明に係る固体撮像 素子を製造工程順に示す断面図、第2図及び第3 図は夫々従来の固体撮像素子の断面図、第4図は 第3図の固体撮像素子において遮光膜の合わせズ レれを説明するための断面図である。

21… 基板、 22… フォトダイオード、 23… 転送路、 25… 光遮蔽膜、 28… 平坦化用の第 1 透明レジスト 層、 27… 染色レジスト層、 28… 第 2 透明レジスト 層、 29… マイクロレンズ、 30… 遮光膜。

出版人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

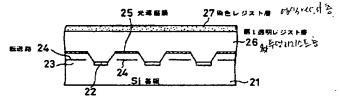
きる。これにより、ムラがなくなり、衆子の品質 を向上できる。

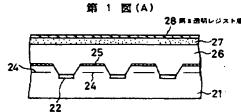
また、マイクロレンズ 29は一部が遮光膜 30となる染色レジスト層 27上に透明レジスト層 28を介して形成されている構成となっているため、マイクロレンズ 29下の平均性を向上できる。

更に、遮光膜 30の形成に際して従来のように染色用レジストをパターニングする必要がないため、レジストに脳光剤が必要がなくなる。従って、従来の感光剤によるレジストの不安定性がなくなり、材料の安定性を向上できる。

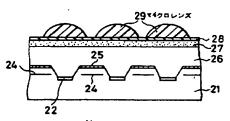
なお、上記実施例では、固体摄像素子のカラー及び白黒については触れていないが、基板上の所定の位置にカラーフィルターが形成されていてもいなくても上述した効果についてはなんら影響がない。

また、上記実施例では、第2週明レジスト層を 設けた場合について述べたが、染色レジスト層と マイクロレンズとのマッチングが合えば、第2週 明レジスト層は必ずしも必要なものではない。従

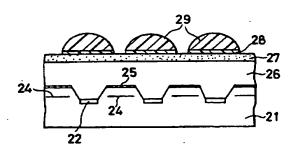




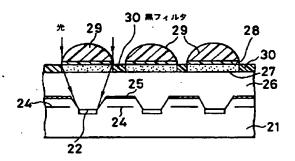
第 1 図(B)



第 1 図(C)・



第 1 図(D)



第 1 図(E)

